

科技部 函

地址：臺北市和平東路2段106號
聯絡人：郭廷洋
電話：02-2737-7465
傳真：02-2737-7675
電子信箱：tykuo@most.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國110年7月14日
發文字號：科部自字第1100044075號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(110M0P000233_110D2017012-01.pdf)

主旨：本部公開徵求「尖端晶體材料開發及製作計畫-量測技術研發」(第二次徵求案)，自即日起受理申請，請於110年8月31日(星期二)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

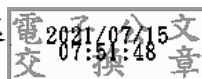
- 一、旨揭計畫依本部補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告說明。
- 二、本案徵求公告說明及申請規範請詳閱附件，或至本部網站(www.most.gov.tw)及自然司網頁(www.most.gov.tw/nat/ch)之計畫徵求公告區下載。
- 三、本計畫之執行期程自110年11月1日開始，本公告計畫經費係專款專用，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽本部自然司，電話：(02) 2737-7465。有關係統操作問題，請洽本部資訊處服務專線，電話：0800-212-058，(02) 2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位(共302單位)

國立清華大學



副本：本部綜合規劃司、資訊處



部長吳政忠

裝

訂

線

